

台湾立积-无线通信IC- RTC7626H

产品名称	台湾立积-无线通信IC- RTC7626H
公司名称	深圳尚美佳电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RTC7626H 封装:QFN 尺寸:2.5x2.5x0.75
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区元山工业区B区第31栋3B
联系电话	13544064212 13544064212

产品详情

台湾立积RTC7626H——16L QFN 2.5x2.5x0.75 用于无线通讯，前端模组。

立积电子在无线路由器、消费性电脑及手机等无线连接应用上，提供完整的射频前端等产品系列。立积电子的射频前端模组产品，可符合客户成本效益及体积缩小化的产品需求。

运用及组合GaAs/SiGe/ SOI

CMOS各项制程的电路技术，提升EVM的最佳效能，提供客户最具成本效益的解决方案。

P多样化的RX FEM (LNA+SW)与 full FEM (PA/LNA/SW)的完整解决方案，涵盖中($\leq +21\text{dBm}$)、高($> 21\text{dBm}$)功率，应用于WiFi 802.11a,b,g,n,ac 的无线网路市场需求。